CA-IS362x 带电源的数字隔离器 测试板说明

描述

此份文件描述了 CA-IS362x 测试板的相关使用说明,其中有产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单以及部分测试数据等。CA-IS362x 评估板可以用来简单评估 CA-IS362x 内置的隔离电源以及数字隔离的参数性能等。

芯片简介

CA-IS362x 是数字隔离器系列中,增强隔离耐压并集成 DC-DC 转换器的一款芯片。CA-IS362x 的出现可替代传统用分立器件组建的隔离电源方案,并且新方案使得外形尺寸更小,能够实现完全隔离。CA-IS3620/CA-IS3621/CA-IS3622 是双通道数字隔离器。

CA-IS3620 芯片有两个同向的通道,CA-IS3621 和 CA-IS3622 芯片具有一个前向的和一个反向的通道。所有器件都具有故障安全模式选项,如果输入信号丢失,则以 L 为后缀的芯片默认输出为低电平,以 H 为后缀的芯片默认输出为高电平。

下面以 CA-3621H 为例,介绍 CA-IS362x 系列的测试说明。

测试板 3D 仿真图

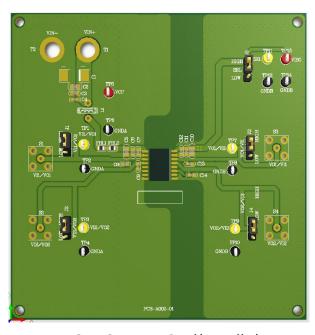
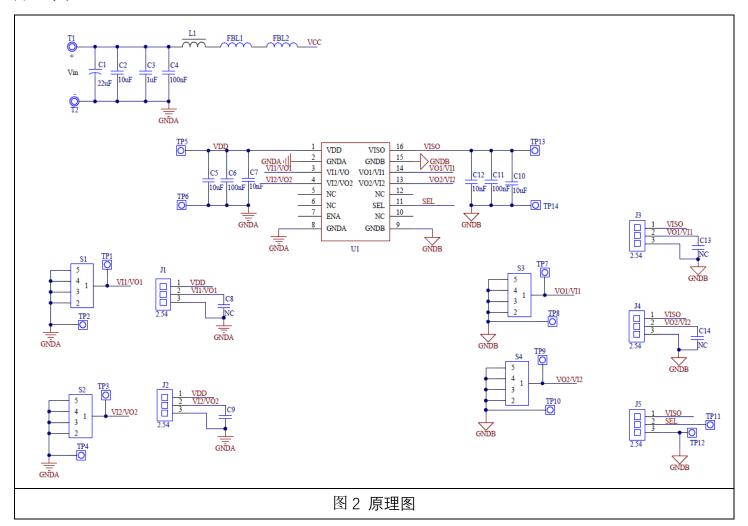


图 1 CA-IS362x PCB 的 3D 仿真图

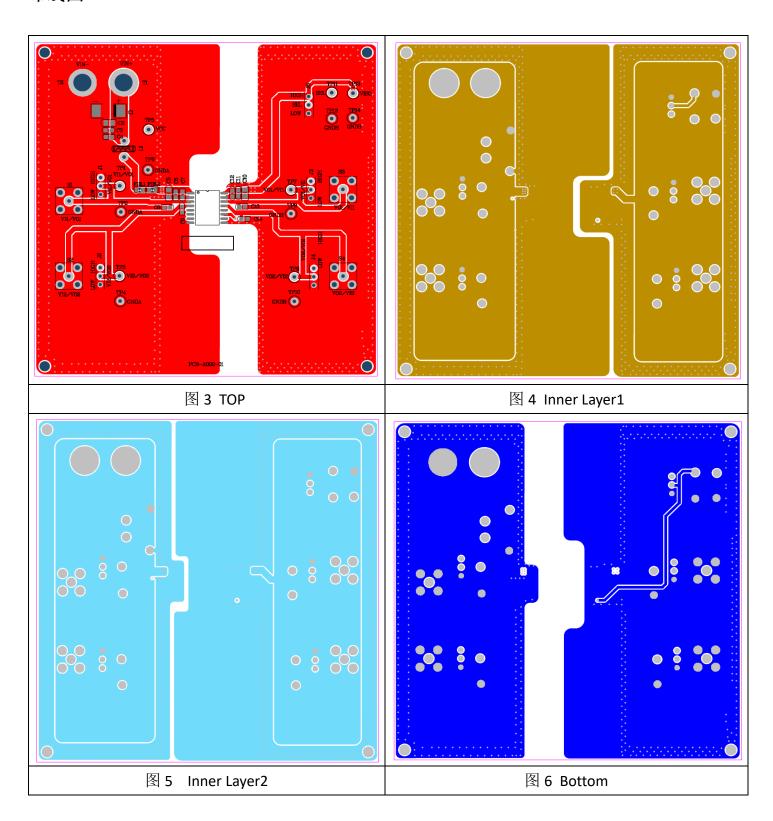


原理图





布线图









物料清单

Item	Ref Des	Qty	Description	Package	MFR	PN.
1	T1,T2	2	CONN Banana Jack Solder	-	Keystone	575-4
2	FBL1,FBL2	2	Beed 600Ω	0805	Linekey	FBG2912-601Y
3	C1	1	Tantalum cap, 22uF	7343	AVX	TAJD226K025RNJ
4	C2,C5,C10	3	MLCC, 10μF/10V, X7R	0805	-	Standard
5	C3	1	MLCC, 1μF /10V, X7R	0603	-	Standard
6	C4, C6, C11	3	MLCC, 100nF/10V, X7R	MLCC, 100nF/10V, X7R 0603		Standard
7	C7,C12	2	MLCC, 10nF/10V, X7R	0603	-	Standard
8	C8,C9,C13,C14	4	No Connect	0603	-	-
9	U1	1	CA-IS3621HW	SOP16WB	Chipanalog	CA-IS3621HW
10	S1,S2,S3,S4	4	SMA Connect, 2.54mm	-	-	Standard
11	L1	1	24uH, 0.7mm, 4.5mm*12mm	-	Wurth Elektronik	7447043
12	TP5,TP13	2	Test Point, Red, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5000
13	TP1,TP3,TP7,TP9 ,TP11,	5	Test Point, Yellow, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5009
14	TP2,TP4,TP6,TP8 ,TP10,TP12,TP14	7	Test Point, Black, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5001
15	J1,J2,J3,J4,J5	5	Header, 3 pin, 2.54mm	-	-	Standard
16	РСВ	1	Four layers PCB, FR-4, PCB-A002-01, 1.0mm thickness, 99mm*99mm, The distance between Inner Layer1 and Inner Layer2 should be greater than 0.4mm.	-	-	-



测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、6.5 位多功能万用表安捷伦 34465A、高频信号发 生器等。

硬件连接

- 1. 将直流电压源连接到 T1 和 T2;
- 2. 函数发生器输出一定频率和幅值的信号,连接到各个通道的输入端;
- 3. 通过示波器测量各个通道输出端,用示波器观察各个通道信号。

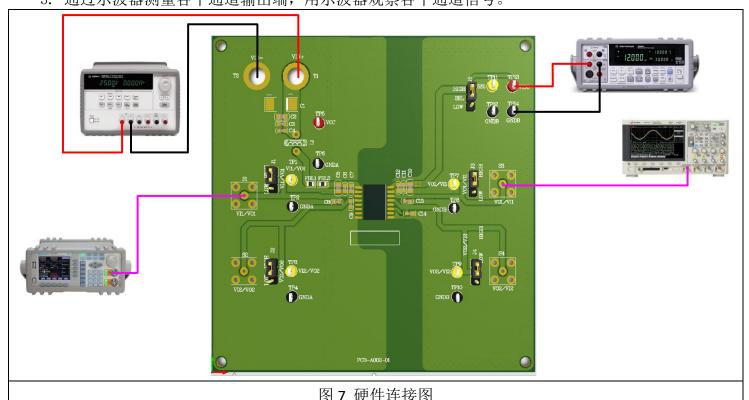


图 7 硬件连接图

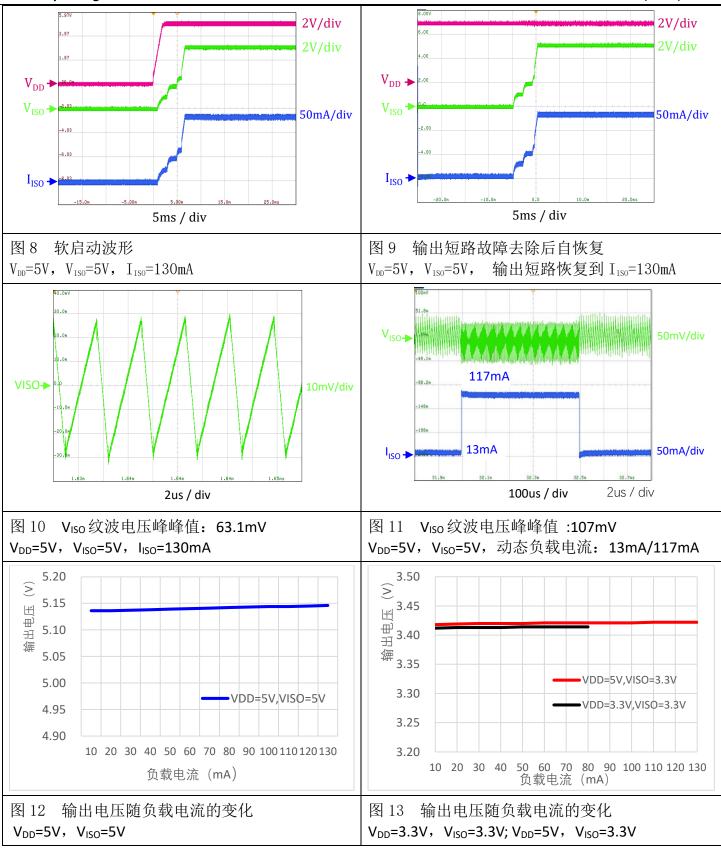
测试示例

下面是以CA-IS3621H为例,测试一些典型波形,包括启动波形、输出短路波形、输出纹波、输出 动态响应、各个通道的信号传输眼图等。

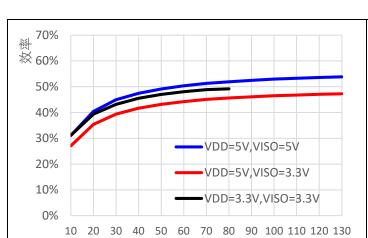




www.chipanalog.com Rev1.0, Jan ,2021







负载电流 (mA)

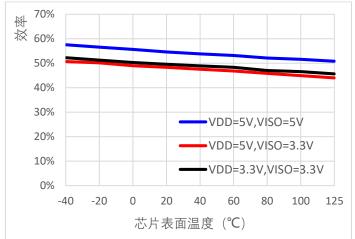


图 14 效率随负载电流的变化

VDD=5V, VISO=5V;

VDD=5V, VISO=3.3V;

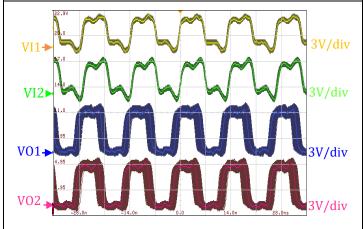
VDD=3.3V, VISO=3.3V

图 15 效率随芯片表面温度的变化

VDD=5V, VISO=5V,IISO=130mA; VDD=5V,

VISO=3.3V,IISO=130mA;VDD=3.3V,

VISO=3.3V,IISO=75mA

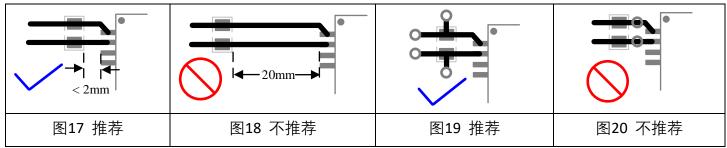




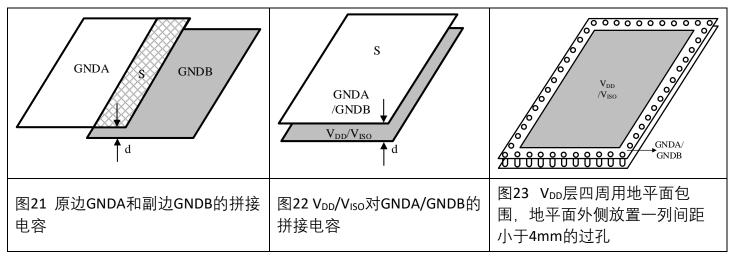


www.chipanalog.com PCB 布线建议

1. CA-IS362x内置开关电源,为副边侧和外部模块提供稳压电源。输入侧VDD和输出侧VISO的旁路电容和供电电容的位置放尽可能摆放在靠近芯片的管脚,距离应控制在2mm以内,如下图17和图18所示。当需要在供电电源线和地线中放置过孔,应放置在电容相对于芯片管脚的外侧,而非放置在电容和芯片之间,以减少过孔寄生电感的影响,如下图19和图20所示。



2. CA-IS362x集成隔离开关电源,存在一定的传导噪声和辐射噪声。适当的PCB拼接电容,对改善传导干扰和辐射干扰有一定的作用。如在PCB原边GNDA和副边GNDB之间的拼接电容以及VDD/VISO对GNDA/GNDB的拼接电容,如下图21,图22。此外,在PCB边缘处放置一系列间隔距离不大于3mm至4mm的地过孔,形成边缘防护,如下图23所示。



Revision History

版本	日期	状态描述
Ver1.0	Jan.2021	初始版本

重要声明

上述资料仅供参考使用,用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下,保留因技术革新而改变上述资料的权利。

http://www.chipanalog.com